



SUB-D Kontakte

Kontaktstift Grösse 8

Artikelnummer: SUMCP8-8AU1

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 1.3µm über 2.0µm Ni
Leiter (mm²):	5.2 - 8.3
Leiter (AWG):	10 - 8

